JP 63-181473 303.356us1

3/9/1
DIALOG(R) File 347: JAPIO
(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.
02564573 **Image available**

THIN-FILM TRANSISTOR

PUB. NO.: 63 -181473 [JP 63181473 A]

PUBLISHED: July 26, 1988 (19880726)

INVENTOR(s): UKAI YASUHIRO

APPLICANT(s): HOSIDEN ELECTRONICS CO LTD [327818] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 62-013786 [JP 8713786]

FILED: January 23, 1987 (19870123)
INTL CLASS: [4] H01L-029/78; H01L-027/12

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD: R011 (LIQUID CRYSTALS); R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal

Oxide Semiconductors, MOS)

JOURNAL: Section: E, Section No. 688, Vol. 12, No. 457, Pg. 51,

November 30, 1988 (19881130)

ABSTRACT

PURPOSE: To enhance the mobility of a field effect by a method wherein an active layer at a thin-film transistor to be used for an active liquid-display device is constituted by a heterojunction superlattice.

CONSTITUTION: As an active layer 21 at a thin-film transistor which is applied to a top-gate type stagger structure, hydrogenated amorphous silicon carbide a-Si(sub 1-x)C(sub x) (where x<0.5) is used for a well layer and another hydrogenated amorphous silicon carbide a-Si(sub 1-x)C(sub (where x> 0.5) is used for a barrier layer; a multilayer laminate is constituted by laminating the two alternately. The active layer 21 is formed by a glow discharge method using silane gas SiH(sub 4) and acetylene gas C(sub 2)H(sub 2). If amorphous silicon carbide a-Si(sub 1-x)C(sub x) (where x > 0.5) is used for a gate insulating film 22, it is possible to form the gate insulating film 22 in succession after the formation of the active layer 21. If the amount x of carbon for amorphous silicon carbide a-Si(sub 1-x)C(sub x) is more than 0.5, the conductivity in relation to the amount of carbon for amorphous silicon carbide is reduced remarkably. The mobility due to the electrical conduction of false two-dimensional carriers is increased by a quantum effect, and a big current drive force is obtained.

⑩日本国特許庁(IP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭63-181473

6)Int Cl.4 H 01 L 29/78 識別記号 3 1 1

庁内整理番号 H-8422-5F 7514-5F **匈公開 昭和63年(1988)7月26日**

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

の発明の名称

薄膜トランジスク

赠 昭62-13786 ②特

34

顧 昭62(1987)1月23日 **多田**

砂発 明 者

大阪府八尾市北久宝寺1丁目4番33号 星電器製造株式会

计内

星電器製造株式会社 ①出 類 人

大阪府八尾市北久宝寺1丁目4番33号

砂代 理 人 弁理士 草野

1. 発明の名称

進展トランジスタ

2. 特許請求の範囲

ドレイン地毯とソース電機との間にわたっ て活性層が配され、その活性層上に上記ドレイン 電極及びソース 電極間 紅ゲート 絶線膜を介してゲー ト電価が設けられた神輿トランジスタにないて、

上記活性層は水素化炭化アモルファスシリコン a - Si 1-xCx : H(x<0.5) の井戸層と、水業化炭化 アモルファスシリコンα- Si 1-χ Cχ:H(x> 0.5) の パリヤ層とが交互に多薄積層されてなることを停 徴とする御職トランジスタ。

ドレイン電低とソース電極との間にわたっ て活性層が配され、その活性潜上に上記ドレイン 10.極及びソース電極間にゲート絶無関を介してゲ ート電極が設けられた複媒トランジスタだおいて、

上記活性層は水業化アモルファスシリコン1~ Si: H の井戸暦と、水果化炭化アモルファスシリ コン a - SI _{I-x}C_x ; A の パリャ 層 と が交互 N 多 層 模 雇されてかることを特徴とする海膜トランプスタ。 3. 発明の詳細な説明

『強葉上の利用分野』

との発用は例えば縁襲トランツスタをスイッチ 素子として用いるアクティブ液晶炎示常子に用い られる序牒トランジスタに関する。

「従来の技術」

従来のとの種の釋喫トランジスタは、例えば第 6 図に示すように、ガラスのような透明恋板】! 上に、互に分離されてドレイン電艦12及びソー ス電極13が形成され、これらドレイン電極12 及びソース電極13間にわたって例えば水衆化で モルファスシリコン a - Si : H の活性暦 1 4 が基 板11上に形成され、その活性増14上に盤化シ リコンSiNgなどのゲート絶縁膜15が形成され、 そのゲート絶録瞑15上代ゲート電鑑16が形成 されていた。

とのように従来においては活性層14として a - Si ;Ⅱを用いているため電界移動度が小さい ため電視風難能力が低い。とのため例えばアクテ ィブ被晶表示素子における原素 電極に対するスイッチ素子として用いた場合にその動作選展を十分 速くするととができず、またアクティブ液晶表示 業子の周辺駆動回路を、複擬トランジスタを用い て実現することは困難であった。

との発明の目的は 電界効果 移動度の大きい確康 トランジスタを提供することにある。

「問題点を解決するための手象」

との発明によれば障碍トランジスタの活性層はヘテロ接合組格子構造とされる。つまり、この第 1 発明によれば水素化炭化アモルファスシリコン *-Si_{1-x}C_x: R(x<0.5) の井戸層と、水素化炭化ア モルファスシリコン *-Si_{1-x}C_x: R(x>0.5) のパ リャ陽とが交互に多層機層されて構成される。

この第2発明によれば、水素化アモルファスシリコン。- Si:H の井戸暦と、水素化炭化アモルファスシリコン。- Si_{1-x}C_x:R のパリャ暦とが多層機筋されてなる。

このようにとの発明による浮展トランジスタは 活性層がヘテロ接合 超格子 構造 となっているため、

方注と、放電を停止せずに各層の形成はガスの切替えのみで行う方法とが考えられる。

第1図の例ではゲート 絶縁 講 2 2 として 炭化 T モルファス V リコン a - $Si_{1-x}C_x$ (x > 0.5) を 用いた 場合で a る b の b かん の かっと 絶縁 課 a 2 2 を 用いると、 活 性 a 2 1 の 形 成 b の 形 で きる。

このように炭化アモルファスシリコン e-Si_{1-x}C_xのカーポン量 x を 0.5 以上にすると第 2 図の曲線 2 3 に示すように導電率が著しく低下し、絶録層として用いることができる。

第3図はこの発明をポトムゲート形スタが構造 に適用した例を示す。すなわち、基板11上にゲート電極16が形成され、そのゲート電極16上 にゲート絶縁膜22が形成され、近にその上に活 性値21が形成され、その活性層21の両側部上 にレイン電極12及びソース電極13が形成される。

点 4 図はこの発明をコープラナ構造に適用した 薄膜トランジスタの一例を示す。すなわち基板1.1 盤子効果による提似二次元キャリャの電気伝導に よる移動度が増大し、大きな電流駆動能力が得ら れる。

「笑施例」

第1 図はこの発明をトップケート形スタガ構造 に適用した薄膜トランジスタの一例を示し、第6 図と対応する個分には同一符号を付けてある。

この第1発明によれば低性層 2 1 として水栗化 炭化アモルファスシリコン $a-Si_{1-x}Cx(x<0.5)$ を 井戸層とし、水栗化炭化アモルファスシリコン $a-Si_{1-x}Cx(x>0.5)$ をパリヤ層とし、これらを 交互に多層疾暦して構成する。前配井戸層の厚さ は例えば2 5 χ 、前配パリヤ層の厚さ状例えば 5 0 χ とし、その標階を例えば1 5 周期とし、全 体の厚さを 1175 χ とする。

この活性層 2 1 の形成はシランガス SiH₄ とTセ テレンガス C₂H₂ とのゲロー放 健康により形成する ことができる。その場合井戸層と ペリヤ層 との各 層の形成ごとに放電を停止し、反応容器内のガス まパーソ後、原料ガスを交換して再び放電を行う

上に活性層 2 1 が形成され、その活性層 2 1 上に ドレイン電弧 1 2 とソース電極 1 3 とが互に分離 されて形成され、これらドレイン電低 1 2 及びソ ース電極 1 3 間にわたってゲート ・ 性層 2 1 上に形成され、ゲート ・ を確 1 6 が形成される。

上述にかいては哲性層21の井戸暦及びパリヤ暦として共に水栗化炭化アモルファスシリコンま-Si_{1-x}Cx:日を用いたが、第2分明によれば活性層21の井戸暦は水栗化アモルファスシリコンま-Si:H で、パリヤ暦は水栗化炭化が高される。この場合も例えば井戸暦の厚さは25人、パリヤ届の厚さは50人とし、15周期の多層関連とし、全庫さを1175人とされる。この活性層の形成は先の第1分明の場合と同様に、例えばSiH4ガスとC2H2 ガスのグロー放電法により行うことができる。「発明の効果」

以上述べたようにこの発明によれば、活性層21 がヘテロ接合超格子構造となっているため、量子

特爾昭63-181473(3)

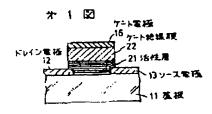
また水素化尿化アモルファスシリコン a-Si1-xCx :H はカーポン量 x を増加すると第 3 国の曲線24 に示すように光磁電率が低下する。また第 5 国に示すようにカーポン量 x を増加すると光学的 x ネルギーギャップが大となる。つまり a-S1-xCx:H はカーポン量 x を増加すると光海電効果が小さくなる。従って、第 1 発明によればバリヤ暦の x を

0.5以上としているため、落板11を添して外部から活性層21に光が入射されてもこれに影響されることなく、複覷トランジスタとして良好に動作するものが得られる。

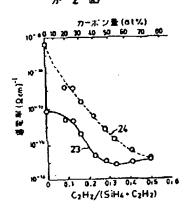
4. 関面の簡単な説明

第1図はこの発明による審機トランジスタの一例を示す断面階、第2図は炭化アモルファスシリコンのカーボン量に対する薄電平特性例を示す凶、第3図及び第4図はそれぞれこの発明の薄膜トランジスタの他の例を示す断面図、第5図は史化アモルファスシリコンのカーボン量に対する光学的エネルギーギャップ特性例を示す図、第6図は従来の薄膜トランジスタを示す断面図である。

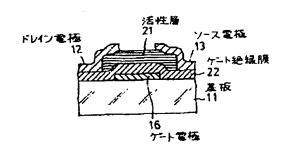
将許出顧人 夏驾器製造株式会社 代 頭 人 草 野 华



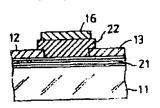
ታ 2 2



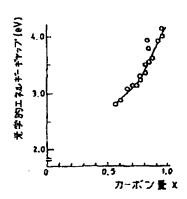
***** 3 ⊠



岁 4 図







*** 6 図**

